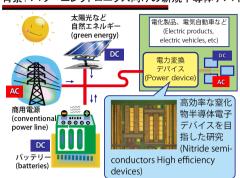


窒化物半導体電子デバイスの プロセス開発とシステム応用



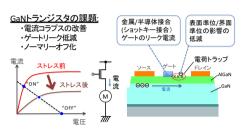
プロジェクトメンバー:総合教育院(電気・電子情報工学系兼務) 岡田 浩

背景: パワーエレクトロニクス向けの新規半導体デバイス



窒化物半導体トランジスタの特徴

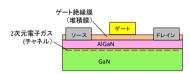
•高い絶縁耐圧(E^{Si}~0.3MV/cm, E^{GaN}~2MV/cm)により低いオン抵抗によ



本プロジェクトの狙いとアプローチ

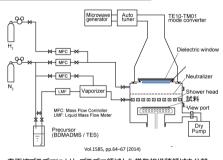
- 本プロジェクトでは、GaN材料の特性を生かした、高効率電力変換特性を有する絶縁ゲート型トランジスタおよび集積回路の実現に向けた検討を行う。
- ゲート絶縁膜を有するMISゲート構造で期待されるメリット

- ノーマリーオフトフンンスタのエンハンスメントsyst 高温動作化(界面反応抑止) 適切な絶縁体/半導体界面の形成により、界面トラップ低減、動作安定化



- (1)パワーデバイス応用に適した絶縁体薄膜の低ダメージ堆 積技術の開発
- (2) 過酷環境エレクトロニクスに向けた窒化物半導体集積回路の検討

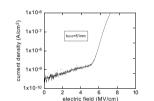
新しい低ダメージな絶縁膜堆積プロセス(SPECVD法)



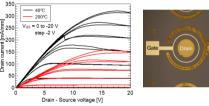
- 表面波プラズマにより、プラズマ領域と化学気相堆積領域を分離。 原料プリカーサやガスの選択により、SiN、SiOzなど種々の薄膜堆積が可能。
- 表面波プラズマ部を開発した企業(アリエースリサーチ社)との共同研究。

4インチウェハへのSiO₂推積 RMS:0.16 nm

屈折率n=1.46(熱酸化膜に一致)

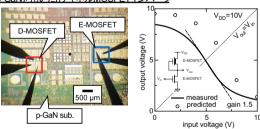


窒化物半導体(AIGaN/GaN) トランジスタへの適用例 u-Alo.25Gao.75N 30nm gate insulator Buffer Layer 2.4µ



GaN集積回路の検討

p-GaNを用いたnチャネルMOSFETインバ・

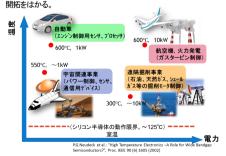


- E-MOSFETとD-MOSFETを組み合わ E-MOSFEI とU-MOSFEI を組み合わ せたE/D型インバータ回路を同一のp-GaN基板にモノリシック集積し、インバータ回路動作を世界で初めて実証。 (H. Okada et al., "GaN-Based
- Monolithic Inverter Consisting of Enhancement- and Depletion-Mode MOSFETs by Si Ion Implantation", Physica Status Solidi (a) (2019) doi:10.1002/pssa.201900550)

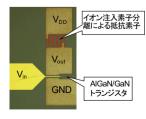
まとめと展望

- 低ダメージな絶縁膜堆積方法の検討
 - 低ダメージな絶縁膜堆積が期待される新しいSPECVD法によるシリコン酸 化膜(SiO2)の成膜に成功した。
 - SiO₂/Si MOSダイオード構造において、6MV/cmの電界で1x10°A/cm²の低 リーク電流特性、ならびにDn=10¹⁰cm²eV¹オーダーの良好な界面特性が 実証された。
- AlGaN/GaN HEMTのMISゲート型トランジスタの検討
 - ASECVD法によるゲート絶縁膜を有するAIGaN/GaNトランジスタを作製し、トランジスタ動作を確認した。
- GaN集積回路の検討
- Si集積回路技術を応用したGaN集積回路の試作を検討した。同一のGaN 基板上にエンハンスメント型(EMOS)トランジスタおよびデプレッション型 (DMOS)トランジスタを作製し、E/D型インバータ回路の動作を確認した。
- AlGaN/GaNの2DEGを用いたモノリシック集積回路を検討し、インバータ回 路の基本動作を確認した。

さらなる検討を進め、パワーエレクトロニクスや、過酷環境で動く集積回路など、従来のシリコン技術では実現困難な新しいエレクトロニクス分野の 開拓をはかる。



AIGaN/GaNの2DEGを用いたインバータ



- 200 8 V_{DD}=10V 150 Vout Vout [V] 6 100**\f** • predicted V_{DD}=5V Vout -- lout 50 predicted Vin [V]
- 高速動作や、高い電子輸送特性が期待されるAlGaN/GaN界面の2次元電子ガス(2DEG)をチャネルに用いたトラン ジスタを活用した集積回路の検討。
- ンパンとは「から」というでは、 素子分離技術を用いて、基本素子である抵抗素子と、トランジスタをモノリシック集積し、これらを組み合わせたインバーの路の基本動作を確認した。